

## 上海柘中集团股份有限公司 关于对国晶（嘉兴）半导体有限公司投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“柘中股份”）分别于2021年9月26日、2021年10月14日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的议案》（“中晶（嘉兴）半导体有限公司”于2021年10月更名为“国晶（嘉兴）半导体有限公司”，以下简称“国晶半导体”），同意公司出资人民币81,600万元，认购国晶半导体80,000万元新增注册资本，获得国晶半导体44.44%的股权。本次增资完成后，公司控股股东上海康峰投资管理有限公司将其持有的国晶半导体股权对应的表决权无条件委托给柘中股份，公司合计持有国晶半导体58.69%的表决权，取得国晶半导体的控制权。详见公司披露的《关于向中晶（嘉兴）半导体有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-62）及其他相关公告。

截至目前，国晶半导体生产集成电路用12英寸硅片自动生产线已贯通投产，质量与量产处于爬坡阶段，产品将交付下游客户对硅片可靠性、稳定性进行测试认证。

完美单晶半导体大硅片制造属于资金、技术密集型行业，投资大、周期长、技术难度高、客户认证周期长。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日